

ZettaCore(R)在第三輪融資中募集 2100 萬美元資金

新投資商加入原投資商攜手注資

亞洲網丹佛5月10日電。當前及下一代半導體產品分子材料技術之開發商 ZettaCore 公司今天宣佈，其在第三輪融資中籌集了 2100 萬美元資金，這將有助於公司將其技術推向市場。新投資商Globis 資本合作夥伴, Itochu Technology Ventures, Yasuda 發展公司, Epic Ventures 和松下風險投資加入所有原投資商 Draper Fisher Jurvetson, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Radius Ventures, Oxford 生物科學, Access Ventures, Garrett Capital和斯坦福大學攜手注資。

松下公司研發戰略辦公室技術戰略組顧問 Satoshi Kabasawa 說："Zettacore 的分子技術有潛力廣泛應用於電子業。我們對於該技術進一步擴大系統互聯性,實現高能量/高功率密度儲存,及延伸半導體記憶體中的摩爾定律印象深刻。"

松下風險投資的專案夥伴,松下在美國的風險投資部門的 Dilip Sampath 說："我們相信 ZettaCore 的分子技術會是我們成功的一個重要因素,我們期待與 ZettaCore 合作將其技術整合到松下產品中。"

ZettaCore 成立以來的投資者 Draper Fisher Jurvetson 的 Steve Jurvetson 說："我們對 ZettaCore 在其技術的商業化過程中取得的進展感到高興。松下公司及日本其他投資商的投資認可了 ZettaCore 的技術價值。"

ZettaCore 的執行長 Subodh Toprani 說："這次對ZettaCore的增資能壯大我們的業務。藉助於新資金我們將在國際上擴張,創新產品並且加速技術的商業量產。"

關於 ZettaCore(R)

ZettaCore 公司是一家用於電子產品的分子材料開發商。ZettaCore 的技術適用於多個市場:分子介面,能源儲存和半導體記憶體。憑藉 ZettaCore 的化學技術,客戶可獲得精密的線寬/線距以減少積體電路基板和高速板中皮膚效應的損失。ZettaCore 的技術使用戶可以利用他們現有的基礎設施,從而優化他們的成本,同時改善性能。

消息來源: ZettaCore 公司